

# 投资者关系活动记录表

证券简称：晶升股份

股票代码：688478

编码：〈2025-004〉

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	中邮证券、平安基金、东方财富证券、华商基金
时间	2025-6-12
地点	线上交流
公司接待人员姓名	董事会秘书、财务负责人：吴春生
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>问答环节</b></p> <p><b>Q: 半导体级单晶硅炉去年在收入方面占比较小，请问今年的成长性如何？</b></p> <p>A: 无论是从新签订单还是产品技术方面来说，今年半导体级硅业务较去年有明显的增长，且其技术门槛较高，毛利率也能维持较高的水平。公司现已能够向市场提供19nm高端抛光片的完整解决方案，涵盖从设备、热场到工艺。我们预期未来一两年这块业务都将保持增长的态势。</p> <p><b>Q: 请问目前订单交付周期是怎么样的？</b></p> <p>A: 主要产品碳化硅单晶炉的交付周期为3-4个月，半导体级单晶硅炉为6个月左右。验收时间会受客户端的厂务建设进度、生产规划调整等多方面因素影响。</p> <p><b>Q: 毛利率是否会延续25年一季度的下降趋势？</b></p> <p>A: 公司2025年一季度毛利率下降主要是当期验收产品结构变动所致。今年一季度公司确认收入的产品主要为光伏设备。公司基于光伏行业情况，为降低公司业务波动风险，主动进行价格调整，使得光伏业务毛利率相对较低。接下来仍会有部分光伏业务在今年确认收入，这将对25年的整体毛利水平造成影响。</p>

	<p>在市场竞争加剧及相关行业承压的现阶段，比起短期的利润，我们更加关注市场份额的获取以及与重点客户的深度合作。当然，后续随着公司半导体级硅业务和碳化硅业务的新订单签订以及产品的陆续验收，相信未来公司的毛利水平也会有所恢复。</p> <p><b>Q: 前段时间有看到董事长增持计划的公告，请问此次增持主要出于什么考量，是否已经完成？</b></p> <p>A: 此次董事长的股份增持主要是基于对公司未来发展的信心以及长期投资价值的认可。同时，董事长也希望能够通过增持提升其个人持股比例。目前本次增持还未全部完成，公司会按照上海证券交易所相关规定，持续关注增持计划的进展情况并及时履行信息披露义务。</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------